

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdel. H. Baghlap. A. Iu-ialil. R. 1984. *Powder Technology. Electrodeposition of Catalytically Active Nickel Powders from Sulphate Baths.*
2. ASM HANDBOOK, 1998, “*Powder Metal Technologies and Application*”, Volume 7, ASM International, Ohio, USA.
3. Fidyaningsih R. Pravitasari D. dan Agustanhakri. 2015. Pembuatan Serbuk Tembaga Berukuran Dibawah 1 Mikron Dengan Metode Elektrolisis.
4. Hendly B. Nasution P. Rochim S. 2015. Mesin, Volume VI No. 1&2. Pembuatan serbuk nikel dengan pengendapan katodik elektrolisa garam nikel sulfat.
5. Zaki M. Lucky N. Soleh W. 2017. Seminar Nasional Metalurgi dan Material. Sintesis Serbuk Tembaga Dengan Metode Elektrolisis: Studi Perilaku Elektrokimia Dan Karakterisasi Serbuk.
6. German, M.R. 1994, “*Powder Metallurgy Science*”, Metal Powder Industries Federation, New Jersey
7. Tjahjono B. Adi S. Nugroho S. 2014. Jurnal Rekayasa Mesin ISSN 1411-6863. Pembuatan Serbuk Nikel Ukuran 45 – 63 µm dan Morfologi Endapan dengan Metode Elektrolisis. Politeknik Negeri Semarang.
8. Hulupi M. Ngatin A. 2017. *Journal of refrigeration, air Conditioning and Energy*. Pengaruh Konsentrasi Nikel dan Klorida Terhadap Proses Elektroplating Nikel.
9. Muhtar. 1984. Studi pendahuluan pada proses lapis listrik baja dengan logam nikel sebagai persiapan pelapisan nikel-nikel-krom. Institut Teknologi Bandung.
10. Iqbal. M. 2017. Studi Distribusi Ukuran Butiran Pada Elektrolisis Serbuk Tembaga Dalam Larutan Sulfat. Institut Teknologi dan Sains Bandung.
11. Sadiku-Agboola O. Sadiku E.R. Akanji O.L. and Biotidara O.F. 2011. *Portugaliae Electrochimica Acta. Influence of Operation Parameters on Metal Deposition in Bright Nickel-Plating Process.*
12. Dennis J. K. Such T.E. 1993. 3rd. Edition, A Volume in Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering, 41-65. *Electroplating baths and anodes used for industrial nickel deposition.*
13. Jacha M.M. Viswanathol S.G. 2013. Association of Metallurgical Engineers of Serbia AMES. *Electrodeposition Of Nickel Powder From Nickel Sulphate Solution In Presence Of Glyserol and Sulphuric Acid*

